

展示エリア出展企業・団体

■企業・団体（申し込み順）

- 株式会社堀場製作所 (<https://www.horiba.com/jp/>) 2ブース
「電子デバイス産業において信頼される、分析・計測・流体制御機器」
- 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ (<https://www.screen.co.jp/spe/>) 2ブース
「Advancing Global Technology & Innovation
SCREEN の半導体製造装置およびソリューション」
- 株式会社村田製作所 & 株式会社 ACCESS (<https://www.murata.com/ja-jp>)
「JIGlet（工程改善・見えるかツール）」
(<https://jiglet.access-company.com/products/about/>)
- ムラタソフトウェア株式会社 (<https://www.muratasoftware.com/>)
「手軽に利用できる CAE ソフト「Femtet」のご紹介」
- 株式会社アスカインデックス (<https://www.askindex.co.jp/>)
「1. はんだバンプ加工、成膜、フォトリソ等の試作受託加工開始のおしらせ
2. 中古設備売買のご相談 3. クリーンルーム施行ご相談」
- リソテックジャパン株式会社 (<http://www.ltj.co.jp/>)
「リソグラフィ工程の新しい形の追求」
- ローム株式会社 (<https://www.rohm.co.jp/>)
「SiC デバイス搭載 3 相 50kW 双方向インバータ」
- 六甲電子株式会社 (<http://www.rokkodenshi.com/index.html>)
「半導体ウエハ、研削、研磨、洗浄」
- ミタニマイクロニクス株式会社 (<http://www.mitani-micro.co.jp/>)
「スクリーンマスク、フォトマスク」
- 株式会社 東設 (<https://www.tosetz.com/>)
「①脱気システム、②電解めつき装置」
- エヌディアイ株式会社 (<http://www.ndikk.co.jp/>)
「デバイス製造の為に AI スケジューラー / USB4.0 を使用した超高速スイッチ」

■「車載電子デバイスパビリオン」 中会議室 A

- 株式会社村田製作所 (<https://www.murata.com/ja-jp>)

■「ナノテクノロジープラットフォーム」 2ブース

- 京都大学 (<http://www.kyoto-u.ac.jp/ja>)
- 大阪大学 (<https://www.osaka-u.ac.jp/ja>)
- 奈良先端科学技術大学院大学 (<http://www.naist.jp/>)

■ポスター展示

- 株式会社産業タイムズ社
- NEDIA 戦略マップ委員会